$Metallophysics\ and\ Advanced\ Technologies$ Металофіз. новітні технол. Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2021, vol. 43, No. 9, pp. 1155-1166 https://doi.org/10.15407/mfint.43.09.1155Reprints available directly from the publisher

CRYSTAL-LATTICE DEFECTS

PACS numbers: 61.72.S-, 62.20.Qp, 68.35.Ct, 68.35.Gy, 68.55.J-, 68.55.Ln, 81.15.Rs

Комбіновані електроіскрові припрацювальні покриття бронзових деталей. Частина 2. Розподіл елементів у поверхневому шарі

О. П. Гапонова, В. Б. Тарельник^{*}, В. С. Марцинковський^{*},

- С. В. Коноплянченко^{*}, В. І. Мельник^{**}, В. М. Власовець^{**}, Н. В. Тарельник^{*}, В. О. Герасименко^{*}, С. Г. Бондарев^{*}, А. Б. Баталова^{*},
- Г. В. Кирик^{*}, А. Д. Поливаний^{*}, Ю. І. Семирненко^{*}, О. В. Рясна^{*}

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна *Сумський національний аграрний університет, вул. Герасима Кондратьєва, 160, 40021 Суми, Україна *Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, вул. Алчевських, 44, 61002 Харків, Україна

У статті представлено результати локального мікрорентґеноспектрального аналізу припрацювальних сульфідованих комбінованих електроіскрових покриттів (КЕІП) бронзових деталей. Досліджені покриття одержано

Corresponding author: Viacheslav Borisovich Tarelnyk E-mail: tarelnyk@i.ua

Sumy State University, 2 Rymsky-Korsakov Str., UA-40007 Sumy, Ukraine ^{*}Sumy National Agrarian University, 160 Gerasym Kondratiev Str., UA-40021 Sumy, Ukraine *Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, 44 Alchevskykh Str., UA-61002 Kharkiv, Ukraine

Citation: O. P. Gaponova, V. B. Tarelnyk, V. S. Martsynkovskyy, Ie. V. Konoplianchenko, V. I. Melnyk, V. M. Vlasovets, N. V. Tarelnyk, V. O. Gerasimenko, S. G. Bondarev, A. B. Batalova, G. V. Kirik, and A. D. Polyvanyi, Yu. I. Semirnenko, and O. V. Ryasnaya, Combined Electrospark Running-in Coatings of Bronze Parts. Part 2. Distribution of Elements in a Surface Layer, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 43, No. 9: 1155–1166 (2021) (in Ukrainian), DOI: 10.15407/mfint.43.09.1155.

1155

в послідовностях S + Ag → Pb → S + Ag i S + Ag → Sn → S + Ag. Встановлено, що для КЕІП характерна наявність елементів металів, що входять до складу електродів-інструментів (Ag, Pb i Sn). У покриттях, до складу яких входить оливо, зі збільшенням енергії розряду, за леґування як сріблом, так і оливом, збільшується дифузійна зона сірки до відповідно 90, 135 і 200 мкм. Сірка по глибині шару розподіляється нерівномірно; її вміст становить 1,59–3,3%. Після формування КЕІП на зразку з покриттям S + Ag → Pb → S + Ag його товщина складає 700 мкм. Сірку виявлено на поверхні і на глибині до 50 мкм, а також у перехідній зоні на відстані ≅650 мкм від поверхні. У разі збільшення енергії розряду в зразках з покриттям S + Ag → Sn → S + Ag товщина нанесеного КЕІП досягає 1,05 і 1,310 мм. Сірку виявлено на поверхні, її дифузійна зона простягається на 200 мкм від поверхні, а в перехідній зоні — на ≅100 мкм.

Ключові слова: бронзовий зразок, припрацювальне покриття, комбіновані електроіскрові покриття, сульфідування, розподіл елементів, поверхневий шар.

In the article, the results of a local X-ray microspectral analysis of runningin sulphide combined electrospark coatings (CECs) of bronze parts are presented. The coatings, obtained in the sequences $S + Ag \rightarrow Pb \rightarrow S + Ag$ and $S + Ag \rightarrow Sn \rightarrow S + Ag$, are investigated. As established, the CECs are characterized by the presence of metal elements consisted in the electrode-tools (Ag, Pb, and Sn). In coatings that include lead, with an increase in the discharge energy upon alloying with both silver and lead, the diffusion zone of sulphur increases up to 90, 135, and 200 µm, respectively. Sulphur is distributed unevenly along the layer depth and its concentration is 1.59-3.3%. When a CEC is formed on a sample coated as $S + Ag \rightarrow Pb \rightarrow S + Ag$, its thickness reaches $700~\mu m.$ Sulphur is found on the surface and in a depth of up to $50~\mu m$, as well as in the transition zone at a distance of $\cong 650$ microns from the surface. With an increase in the discharge energy, in the samples coated as $S + Ag \rightarrow Sn \rightarrow Sn$ S + Ag, the thickness of the applied CEC reaches 1.05 and 1.310 mm. Sulphur is found on the surface, its diffusion zone stretches for 200 µm from the surface, and in the transition zone—for $\cong 100 \,\mu\text{m}$.

Key words: bronze specimen, running-in coating, combined electrospark coatings, sulphuring, distribution of elements, surface layer.

(Отримано 4 березня 2021 р.; остаточн. варіант — 28 травня 2021 р.)

1. ВСТУП

У першій статті [1] з даної серії робіт представлено результати досліджень якості поверхневих шарів (мікроструктури, мікротвердості, шорсткості і суцільності) зразків з бронзи БрО10С10 з комбінованими електроіскровими покриттями (КЕІП). Досліджувалися зразки трьох серій: серія 1 — без сульфідування, покриття, отримані в послідовності $Ag \rightarrow Pb \rightarrow Ag$ і $Ag \rightarrow Sn \rightarrow Ag$; серія 2 включа-

ла нанесення сірки у вигляді сірчаної мазі на оброблювану поверхню перед срібленням $S + Ag \rightarrow Pb \rightarrow S + Ag$ і $S + Ag \rightarrow Sn \rightarrow S + Ag$ і серія 3 включала нанесення сірчаної мазі на оброблювану поверхню перед наступним етапом електроіскрового леґування $S + Ag \rightarrow S + Pb \rightarrow S + Ag$ і $S + Ag \rightarrow S + Sn \rightarrow S + Ag$.

Експериментально встановлено, що на зразках серії 1 зі збільшенням енергії розряду (W_p) збільшується товщина КЕІП з 0,27 до 2,9 мм, мікротвердість одночасно знаходиться в межах 80–140 і 130–183 МПа відповідно для покриттів зі свинцем і оловом, шорсткість Rz = 8,5-10,0 мкм. У зразків серії 2 зі збільшенням W_p товщина КЕІП збільшується з 0,19 до 1,3 мм, мікротвердість знаходиться в межах 80–180 МПа, причому її менші значення знаходяться ближче до поверхні, а шорсткість Rz = 5,5-7,5 мкм.

Суцільність для всіх зразків становить 100%.

КЕПП на зразках серії 3 руйнуються і не рекомендуються до застосування. До практичного застосування рекомендуються КЕПП, отримані у послідовності $S + Ag \rightarrow Pb \rightarrow S + Ag$ і $S + Ag \rightarrow Sn \rightarrow$ S + Ag, товщини яких достатньо для подальшого технологічного впливу будь-яким відомим способом (лезвийною обробкою, безабразивною ультразвуковою фінішною обробкою та ін.). У роботах [2, 3] запропоновані способи зниження шорсткості оброблених поверхонь.

Відомо, що фізико-механічні властивості матеріалів визначаються їх мікроструктурою, яка залежить від електронної будови, хімічного складу і технології їх одержання. Для вивчення змін мікроструктури і складу поверхні зразків з бронзи БрО10С10 з КЕІП проводили подальші дослідження на скануючому електронному мікроскопі, обладнаному системою локального рентґеноспектрального аналізу.

Методи скануючої електронної мікроскопії для аналізу матеріалів знайшли широке застосування у вирішенні конкретних наукових і технологічних завдань внаслідок їх високої інформативності та достовірності одержаних результатів дослідження [4, 5].

Таким чином, метою цієї роботи є експериментальне дослідження методами скануючої електронної мікроскопії мікроструктури КЕІП з м'яких антифрикційних металів і додаткового сульфідування зразків з бронзи БрО10С10, а також якісного і кількісного елементного аналізу.

2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Методика підготовки зразків, технологія отримання та дослідження КЕІП детально описані в частині 1 цієї роботи [1]. У таблиці 1 з [1] представлено матеріали електродів, обладнання ЕІЛ і енергію розряду, за якої наносили покриття. 1158 О. П. ГАПОНОВА, В. Б. ТАРЕЛЬНИК, В. С. МАРЦИНКОВСЬКИЙ та ін.

Розподіл елементів в поверхневому шарі визначали на растровому електронному мікроскопі з камерою низького вакууму і системою енергодисперсійного мікроаналізу РЕМ-106. Мікроскоп призначений для дослідження рельєфу поверхні різних об'єктів у твердій фазі й визначення елементного складу об'єктів методом рентґенівського мікроаналізу по енергіях квантів характеристичного випромінювання в двох режимах: високого вакууму і низького вакууму. Дослідження об'єктів у вторинних електронах забезпечує то-



Рис. 1. Топографія ділянок поверхні бронзових зразків з КЕП, синтезованих в послідовності S + Ag \rightarrow Pb \rightarrow S + Ag: $a - N \ge 1$, $\delta - N \ge 2$, $e - N \ge 3$.

Fig. 1. Topography of the surface areas of bronze samples with CEC synthesized in the sequence $S + Ag \rightarrow Pb \rightarrow S + Ag$: *a*—No. 1, *b*—No. 2, *b*—No. 3.

пографічний контраст. У відбитих електронах — елементний контраст. Встановлений на приладі детектор XR-100FASTSDD фірми Amptek (США) дозволяє проводити якісний і кількісний елементний аналізи досліджуваної області об'єкта. Є можливість проводити дослідження зміни концентрації елементів вздовж лінії, яку задає оператор, в автоматичному режимі.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На рисунку 1 показані топографії ділянок поверхні бронзових зразків другої серії № 1–3 з КЕІП. Аналізуючи топографію поверхні досліджуваних зразків, можна зробити висновок, що загальний характер форми елементів мікронерівностей поверхонь одноманітний. На оброблених зразках обрані три характерні точки (1 — гладка поверхня, 2 — шорстка поверхня, 3 — пора). У таблиці 1 представлено хімічний склад у характерних точках і з усієї досліджуваної поверхні КЕІП (S + Ag → Pb → S + Ag), зразки № 1–3.

ТАБЛИЦЯ 1. Хімічний склад КЕІП (S + Ag \rightarrow Pb \rightarrow S + Ag) в характерних точках і з усією досліджуваної поверхні зразків.

TABLE 1. Chemical composition of CEC (S + Ag \rightarrow Pb \rightarrow S + Ag) at character-
istic points and from the entire investigated surface of the samples.

Елемент	Точка 1, %	Точка 2,%	Точка 3, %	Σ з усієї поверхні, %									
Зразок № 1													
Pb	72,94	89,29	85,25	79,86									
Ag	19,48	6,44	7,09	12,70									
0	4,43	1,58	4,68	3,61									
Cu	1,94	0,54	0,71	2,09									
S	1,21	2,14	2,27	1,74									
Зразок № 2													
Pb	48,27	60,83	66,02	58,10									
Ag	47,47	29,95	26,53	32,21									
0	3,82	7,23	5,65	8,54									
S	0,44	1,98	1,81	1,16									
		Зразок	№ 3										
Pb	44,45	88,13	85,16	58,07									
Ag	44,97	8,02	9,67	32,65									
0	10,18	2,26	5,16	8,43									
\mathbf{S}	0,4	1,59	0	0,85									



Рис. 2. Енергетичні спектри емітованого рентґенівського випромінювання від поверхні зразків № 1 і № 2 з КЕІП в характерних точках: *а* — гладка поверхня, *б* — шорстка поверхня, *в* — пора, *г* — з усієї поверхні.

Fig. 2. Energy spectra of emitted X-rays from the surface of samples No. 1 and No. 2 from CEC at characteristic points: a—smooth surface, δ —rough surface, s—pore, z—from the whole surface.

Аналіз таблиці 1 показав, що для всіх досліджуваних точок поверхні КЕІП зразків характерна наявність елементів металів, що входять до складу електродів-інструментів (Pb i Ag), причому у всіх випадках свинцю більше. Сірка присутня у всіх точках, крім точки З (пора) у третьому зразку.

Наявність кисню у всіх досліджуваних точках і з усієї досліджуваної поверхні зразків свідчить про окислювальні процеси, що супроводжують процес формування КЕІП. Слід зазначити, що тільки в зразку № 1 в КЕІП присутній матеріал основи — мідь.

Енергетичні спектри емітованого рент'енівського випромінювання, як в характерних точках, так і з усієї досліджуваної поверхні, показані на рис. 2. Як видно з рис. 2 і табл. 1 у всіх характерних точках присутні елементи, що входять до складу КЕШ. На рисунку 3 показані топографії ділянок поверхні бронзових зразків № 4–6 з КЕШ, синтезованих в послідовності S + Ag \rightarrow Sn \rightarrow S + Ag, на яких обрані 3 характерні точки (1 — гладка поверхня, 2 — шорстка поверхня, 3 пора) для проведення мікрорент'єноспектрального аналізу.

У таблиці 2 представлений хімічний склад КЕІП зразків № 4–6 в

ТАБЛИЦЯ 2. Хімічний склад КЕІП (S + Ag \rightarrow Sn \rightarrow S + Ag) в характерних точках і з усієї досліджуваної поверхні зразків.

Елемент	Точка 1, %	Точка 2, %	Σ з усієї поверхні, %									
Зразок № 4												
\mathbf{Sn}	53,99	98,18	97,08	94,25								
Ag	43,88	1,43	0,69	4,97								
0	1,96	0,16	0,21	0,4								
\mathbf{S}	0,17	0,23	2,02	0,39								
	Зразок № 5											
\mathbf{Sn}	94,98	97,53	94,37	91,88								
Ag	4,81	2,16	2,92	7,13								
0	0,07	0,14	0,23	0,57								
\mathbf{S}	0,13	0,17	2,48	0,41								
		Зразон	: № 6									
\mathbf{Sn}	89,49	96,06	81,63	89,51								
Ag	10,18	3,50	12,31	9,72								
0	0,22	0,26	4,47	0,49								
\mathbf{S}	0,11	0,18	1,59	0,28								

TABLE 2. Chemical composition of KEIP ($S + Ag \rightarrow Sn \rightarrow S + Ag$) at characteristic points and from the entire investigated surface of the samples.

1162 О. П. ГАПОНОВА, В. Б. ТАРЕЛЬНИК, В. С. МАРЦИНКОВСЬКИЙ та ін.

характерних точках і з усієї досліджуваної поверхні.

Аналіз таблиці 2 показав, що для всіх досліджуваних точок поверхні КЕІП зразків характерна наявність елементів металів, що входять до складу електродів-інструментів (Sn i Ag), причому у всіх випадках олова більше. Сірка присутня у всіх досліджуваних точках поверхні зразків. Наявність кисню в покритті свідчить про окислювальні процеси, що супроводжують процес формування КЕІП.

На рисунку 4 представлено ділянки мікроструктури, на яких про-



Рис. 3. Топографія ділянок поверхні бронзових зразків з КЕП (S + Ag \rightarrow Sn \rightarrow S + Ag): $a = N_{2} 4, \delta = N_{2} 5, s = N_{2} 6.$

Fig. 3. Topography of the surface areas of bronze samples with CEC (S + Ag $\rightarrow Sn \rightarrow Sn \rightarrow S + Ag$): *a*—No. 4, *b*—No. 5, *b*—No. 6.

водили енергодисперсійний мікроаналіз поверхневого шару зразків серії 2: S + Ag \rightarrow Pb \rightarrow S + Ag (зразки № 1–3) і S + Ag \rightarrow Sn \rightarrow S + Ag (зразки № 4–6). Крок сканування становив для зразків № 1, № 2 та № 3 — 15 мкм, а для № 4, № 5 та № 6, відповідно 50, 100 і 100 мкм. Розподіл хімічних елементів, що входять до складу КЕІП зразків № 1–6, представлено у табл. 3. В результаті аналізу табл. 3 встановлено, що в КЕІП зразка № 1 сірку виявлено на відстані від поверхні 100–110 мкм. По мірі поглиблення до 100 мкм кількість сірки змінюється незначно і перебуває в межах 1,69–2,46% і на глибині \cong 100 мкм становить 0,2%. На цій же глибині ідентифікують елементи основи — цина (6,85%) і мідь (її кількість зростає до 53,1%). Незначне збільшення енергії розряду (табл. 1 з частини 1 [1]) після формування КЕІП на зразку № 2 веде до збільшення дифузійної зони сірки до 135 мкм, а срібла до 175 мкм (табл. 3). По мірі поглиблення кількість сірки змінюється незначно і перебуває в межах 1,59–3,03%.

Більш істотне збільшення енергії розряду (див. частину 1 [1], табл. 1), після формування КЕІП на зразку № 3, призводить до збільшення дифузійної зони сірки до 200 мкм, а срібла до 225 мкм (табл. 3).

Після формуванні КЕІП на зразку № 4 його товщина сягає 700 мкм. Сірку виявлено на поверхні і на відстані до 50 мкм, а також у ЗТВ на відстані ≅650 мкм від поверхні.



Рис. 4. Електронно-мікроскопічні дослідження зразків з бронзи БрО10С10 з КЕІП: № 1 (*a*); № 2 (*б*); № 3 (*в*); № 4 (*г*), № 5 (*∂*) і № 6 (*ж*).

Fig. 4. Electron microscopic studies of samples from bronze BrO10S10 with CEC: No. 1 (*a*); No. 2 (δ); No. 3 (*e*); No. 4 (*z*), No. 5 (∂) and No. 6 (π).

ТАБЛИЦЯ 3. Результати локального мікрорентґеноспектрального аналізу КЕІП зразків з бронзи БрО10С10.

TABLE 3. Chemical composition of CEC (S + Ag \rightarrow Pb \rightarrow S + Ag) at characteristic points and from the entire investigated surface of the samples.

КЕПП S + Ag \rightarrow Pb \rightarrow S + Ag, крок сканування 15 мкм																	
Зразок № 1				Зразок № 2					Зразок № 3								
Ag	Sn	Cu	Pb	s	Σ, %	Ag	Sn	Cu	Pb	\mathbf{S}	Σ,%	Ag	Sn	Cu	Pb	s	Σ,%
7,39	0	0,94	89,2	2,46	100	3,22	0	0	94,83	1,95	100	57,56	0	0	41,92	0,52	100
0,93	0	0,99	95,8	2,27	100	0,19	0	0	97,14	2,67	100	54,04	0	0	45,6	0,36	100
0	0	0,16	97,74	2,1	100	4,57	0	0	92,4	3,03	100	57,72	0	0	41,8	0,48	100
0	0	0	97,95	2,05	100	15,37	0	0	82,87	1,76	100	63,44	0	0	36,24	0,32	100
0	0	0,17	97,88	1,95	100	13,07	0	0	85,34	1,59	100	56,42	0	0	42,88	0,7	100
0	0	0,91	96,72	2,37	100	20,25	0	0	78,03	1,72	100	60,61	0	0	39,16	0,23	100
0	0	2,59	95,72	1,69	100	8,89	0	0	89,32	1,79	100	55,93	0	0.33	43,42	0,32	100
18,99	6,85	53,1	20,86	0,2	100	14,8	0	0	83,08	2,12	100	0	0	0,47	97,79	1,74	100
0,35	10,59	88,72	0,34	0	100	0,24	0	0	97,19	2,57	100	0	0	0,83	97,97	1,2	100
						5,92	0	0,76	93,32	0	100	0	0	0,92	97,35	1,73	100
						86,01	0	11,11	2,88	0	100	0	0	1,07	98,22	0,71	100
						86,49	0	11,39	2,12	0	100	0	0	1,22	97,83	0,95	100
						84,66	0	11,78	3,56	0	100	0	0	1,24	97,2	1,56	100
												0	0	0,99	97,49	1,52	100
												9,76	10,69	73,91	5,64	0	100
												0	11,63	83,78	4,59	0	100

Зразок № 4, крок сканування 50 мкм					Зразон	к№5,1	крок ска	анувал	ння 10	00 мкм	Зразо	к №6, 1	крок ск	анува	ння 10	00 мкм	
Ag	Sn	Cu	Pb	s	Σ, %	Ag	Sn	Cu	Pb	s	Σ,%	Ag	Sn	Cu	Pb	s	Σ, %
16,10	83,72	0	0	0,18	100	8,23	91,62	0	0	0,15	100	20,04	79,74	0	0	0,22	100
7,59	92,41	0	0	0	100	5,27	94,61	0	0	0,12	100	15,69	84,2	0	0	0,11	100
5,29	94,71	0	0	0	100	2,02	97,98	0	0	0	100	3,01	96,99	0	0	0	100
12,13	87,87	0	0	0	100	0,41	99,59	0	0	0	100	3,48	96,52	0	0	0	100
10,15	89,85	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	3,53	96,47	0	0	0	100
14,89	85,11	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	2,14	97,86	0	0	0	100
8,43	91,57	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	2,93	97,07	0	0	0	100
20,62	79,38	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	3,14	96,86	0	0	0	100
0	100	0	0	0	100	0,50	99,5	0	0	0	100	3,43	96,57	0	0	0	100
0,53	99,47	0	0	0	100	75,64	3,03	18,26	2,83	0,24	100	3,42	96,58	0	0	0	100
0,63	99,37	0	0	0	100							0,51	99,49	0	0	0	100
1,1	98,9	0	0	0	100							6,25	91,87	1,72	0	0,16	100
1,25	98,75	0	0	0	100							44,4	5,42	45,76	4,21	0,21	100
47,98	8,5	38,7	4,58	0,24	100												

У разі збільшення енергії розряду згідно табл. 1 (див. табл. 1 з частини 1 [1]) в зразках № 5 і № 6 товщина нанесеного КЕПП досягає 1–1,8 мм. Як і в зразку № 4, сірку виявлено на поверхні, її дифузійна зона становить 200 мкм від поверхні і в перехідній зоні ≅100 мкм.

4. ВИСНОВКИ

1. Для всіх досліджуваних точок поверхні бронзових зразків з КЕІП характерна наявність елементів металів, що входять до складу електродів-інструментів (Ag, Pb i Sn). Сірку виявлено у всіх точках, крім точки 3 (пора) в третьому зразку з КЕІП з оливом. Наявність кисню в покритті свідчить про окислювальні процеси, що супроводжують процес формування КЕІП.

2. У КЕІП, до складу яких входить оливо, зі збільшенням енергії розряду збільшується дифузійна зона сірки і складає 90, 135 і 200 мкм, відповідно. Кількість сірки в покритті складає 1,59–3,3%.

3. Після формування КЕІП на зразку № 4 його товщина сягає 700 мкм. Сірку виявлено на поверхні і на відстані до 50 мкм, а так само в перехідній зоні на відстані ≅650 мкм від поверхні. У разі збільшення енергії розряду в зразках № 5 і № 6 товщина нанесеного КЕІП досягає 1,05 і 1,310 мм. Як і в зразку № 4, сірку виявлено на поверхні, її дифузійна зона становить 200 мкм від поверхні і в перехідній зоні ≅100 мкм.

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- О. П. Гапонова, В. Б. Тарельник, В. С. Марцинковський,
 Є. В. Коноплянченко, В. І. Мельник, В. М. Власовець, О. А. Саржанов,
 Н. В. Тарельник, М. О. Мікуліна, А. Д. Поливаний, Г. В. Кирик,
 А. Б. Баталова, *Металлофиз. новейшие технол.*, 43, № 8: 1121 (2021).
- V. Tarelnyk, V. Martsynkovskyy, O. Gaponova, I. Konoplianchenko, M. Dovzyk, N. Tarelnyk, and S. Gorovoy, *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (August 30, 2017, Ukraine):* 233 (1): 012049 (2017).
- В. Б. Тарельник, О. П. Гапонова, Е. В. Коноплянченко,
 В. С. Марцинковский, Н. В. Тарельник, О. А. Василенко,
 Металлофиз. новейшие технол., 41, № 1: 47 (2019).
- Дж. Гоулдстейн, Д. Ньюбери, П. Эчлин, Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ (Москва: Мир: 1984).
- 5. Scanning Microscopy for Nanotechnology. Techniques and Applications (Eds: Weilie Zhou and Zhong Lin Wang) (Springer: 2006).

REFERENCES

1. O. P. Gaponova, V. B. Tarelnyk, V. S. Martsynkovskyy,

Ie. V. Konoplianchenko, V. I. Melnyk, V. M. Vlasovets, O. A. Sarzhanov,

- N. V. Tarelnyk, M. O. Mikulina, A. D. Polyvanyi, G. V. Kirik, and
- A. B. Batalova, *Metallofiz*. *Noveishie Tekhnol.*, **43**, No. 8: 1121 (2021) (in Ukrainian).
- V. Tarelnyk, V. Martsynkovskyy, O. Gaponova, I. Konoplianchenko, M. Dovzyk, N. Tarelnyk, and S. Gorovoy, *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (August 30, 2017, Ukraine):* 233 (1): 012049 (2017).
- V. B. Tarelnyk, O. P. Gaponova, Ye. V. Konoplianchenko,
 V. S. Martsynkovskyy, N. V. Tarelnyk, and O. O. Vasylenko, *Metallofiz. Noveishie Tekhnol.*, 41, No. 1: 47 (2019) (in Ukrainian).
- 4. Dzh. Gouldsteyn, D. N'yuberi, and P. Echlin, *Rastrovaya Elektronnaya Mikroskopiya i Rentgenovskiy Mikroanaliz* (Moscow: Mir: 1984) (in Russian).
- 5. Scanning Microscopy for Nanotechnology. Techniques and Applications (Eds: Weilie Zhou and Zhong Lin Wang) (Springer: 2006).